

# 第二十五届中国覆铜板技术研讨会

## 邀请书

中国电子材料行业协会覆铜板材料分会、中国电子电路行业协会覆铜板分会，拟定于2024年10月16日至10月18日，在江西省九江市“半岛宾馆”举办“第二十五届中国覆铜板技术研讨会”。

新一轮科技革命和产业变革深入演进，新质生产力引领新的应用场景变革，促进产业链的生产要素创新配置、驱动产业深度转型升级，以AI为代表的新一代信息技术，将赋能千行百业，成为电子信息产业的新引擎。覆铜板产业创新超越高质量发展正值关键时期，产业链上下游需携手并肩、深度融合、协同发展，共同推进覆铜板行业技术进步，助力产业链高质量健康发展。

本届研讨会的主题为“探索新技术 共享新机遇”。大会将邀请覆铜板行业及产业链上下游企业、终端及科研院所的知名专家，就覆铜板技术及产业链的热点话题开展积极广泛地交流和研讨。大会召开期间，将隆重颁发“2024年CCLA杯优秀论文奖”。

热忱欢迎覆铜板行业及上下游企业代表、业界人士届时光临。

热忱欢迎关注覆铜板产业发展的各界人士、机构光临此盛会。

### 主办单位及联络资讯：

中国电子材料行业协会覆铜板材料分会 王晓艳 029-33335234

中国电子电路行业协会覆铜板分会 李琼 021-54179011-605

### 承办单位：

九江德福科技股份有限公司

### 协办单位：

中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会（CCFA）

广东省电路板行业协会（GPCA）

深圳市线路板行业协会（SPCA）

江西省电子电路行业协会（JXPCA）

**赞助单位：（征集中）**

九江德福科技股份有限公司  
同宇新材料（广东）股份有限公司  
南通图海机械有限公司  
山东圣泉电子材料有限公司  
无锡伟一不锈钢有限公司  
江苏东材新材料有限责任公司  
成都科宜高分子科技有限公司  
中国巨石股份有限公司  
汕头超声覆铜板科技有限公司  
.....

**会议日程：**

“第二十五届中国覆铜板技术研讨会”：会期 2024 年 10 月 16 日~18 日。10 月 16 日全天报到，10 月 17 日全天报告（8:30~18:00），10 月 18 日疏散。

**会议费用：**

**费用包括：**会务费、资料费、餐饮费等。

**会费标准：**已交会员费单位 1500 元/人，未交会员费单位代表及非会员单位代表 2000 元/人。参会代表可提前将会务费汇至协会账户，如参会人员有变动，会后办理退费或报到现场补交。

**住 宿：**参会代表按会议优惠价提前自行与酒店联系预定房间，标间 310 元/晚/间（含双早），单间 310 元/晚/间（含双早，须出示两人身份证），费用自理。

**预定住宿联系电话：**0792-8852288，报覆铜板会议订房，即可享受优惠价格。

**付款方式：**

**帐 户：**中国电子材料行业协会

**开户银行：**工行北京香河园支行

**账 号：**0200 0191 0900 0125 724

注：提前汇款请在汇款之日将开票信息同会议回执一起发给会务组，收到汇款后即可开票，汇款时请附言“覆铜板会议会务费”，以便区分；现场现金缴费的请将开票信息同会议回执一起提前发到会务组，以便及时开票。

**会议地址：**

九江半岛宾馆，地址：江西省九江市八里湖区长虹西大道兴城广场 99 号。

酒店联系电话：0792-8852288。

会议酒店交通指南：

飞 机：九江庐山机场，34.5 公里，乘车 40 分钟。

高 铁：九江站，6.6 公里，乘车 18 分钟。

庐山站，16.7 公里，乘车 30 分钟。

会务组联络方式：

联系人：王晓艳 13609146084 ， 029-33335234

董榜旗 15667263899

协会微信：15667246308

E-mail: ccla33335234@163.com

网 站：www.chinaccl.cn



第二十五届中国覆铜板技术研讨会组委会

2024年7月4日

## “第二十五届中国覆铜板技术研讨会” 会议回执

单位名称					订房数量	
代表姓名	职务	手机	电话	E-mail	单人间	双人间

开票信息： 名称：  
税号：

备注：房源有限，计划在“九江半岛宾馆”住宿的代表，务请于2024年10月10日前自行与酒店联系预订房间！联系时请报“覆铜板会议”，即可享受优惠价格。  
酒店预定房间联系电话：0792-8852288  
1. 请参会代表准确填写回执表各项信息，将回执于10月10日前发至 ccla33335234@163.com 或协会微信：15667246308。  
2. 需要了解研讨会最新动态请登录：www.chinaccl.cn 或者直接联系会务组。

